

受講方法・受講資格・必要経費(受講料など)

◇ 半導体専門実践講座を受講する場合の受講方法、受講資格及び必要経費は、次のとおりです。

1. 受託研修生

＜受講方法＞ 受託研修生として、希望する授業科目の全部(15回)又は一部を選択して受講できます。また、複数の科目を選択して受講できます。

ただし、講義・実習内容には一連の流れがありますので、できるだけ全部(15回)を通して受講されることをお勧めいたします。

＜受託研修生になるための資格＞ 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本研究科において受託研修生として適当と認めたもの

＜必要経費＞ 1回(90分) 4,000円 (例:15回受講の場合 60,000円)

2. 科目等履修生

＜受講方法＞ 科目等履修生として入学した上で、希望する授業科目の開設期間を通して受講し、単位の認定が受けられます。

また、半導体専門実践講座のコースで設定した科目を履修した場合は、コースの認定証が授与されます。ただし、学位の取得はできません。

＜科目等履修生となるための資格＞ 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本研究科において科目等履修生として適当と認めたもの

＜必要経費＞ 一人当たり 検定料 9,800円、 入学料 28,200円

授業料 (2単位の科目) 29,600円

(例:2単位の科目を1科目受講の場合 67,600円/2科目受講の場合 97,200円)

○1及び2どちらも 実験・実習等に要する経費は、必要に応じて負担していただくことがあります。

◇ この講座は、広島大学大学院先端物質科学研究科(博士課程前期)半導体集積科学専攻の「半導体専門実践教育プログラム」としても開講しておりますので、同専攻の学生と一緒に受講することになります。

開講場所

◇ 広島大学 東広島キャンパス (主会場) (特に断りのない科目は、広島大学において開講)

◇ 広島市立大学 (広島市安佐南区)

◇ 広島工業大学 (広島市佐伯区) (ただし、「IC設計作成評価基礎」の実習の一部は北九州市の施設を利用して、実施します。また、施設使用料及び実習に係る経費を負担していただきます。)

申込締切

◇ 前期開講科目 平成23年 5月 13日(金)

◇ 後期開講科目 平成23年 8月 31日(水)

お問い合わせ先・申込方法

◇ 受講をご希望の方、詳細をお知りになりたい方は、下記Webサイトをご覧ください。お問い合わせ先までご連絡ください。なお、団体での受講を希望される場合は、別途ご相談ください。

Webサイト URL: <http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/hanjissen/index.html>

広島大学大学院 先端物質科学研究科 担当: 運営支援グループ 遠部(おんべ)

住所: 〒739-8530 東広島市鏡山1-3-1

TEL: 082-424-5172 FAX: 082-424-7000

E-mail: tchprosm@hiroshima-u.ac.jp